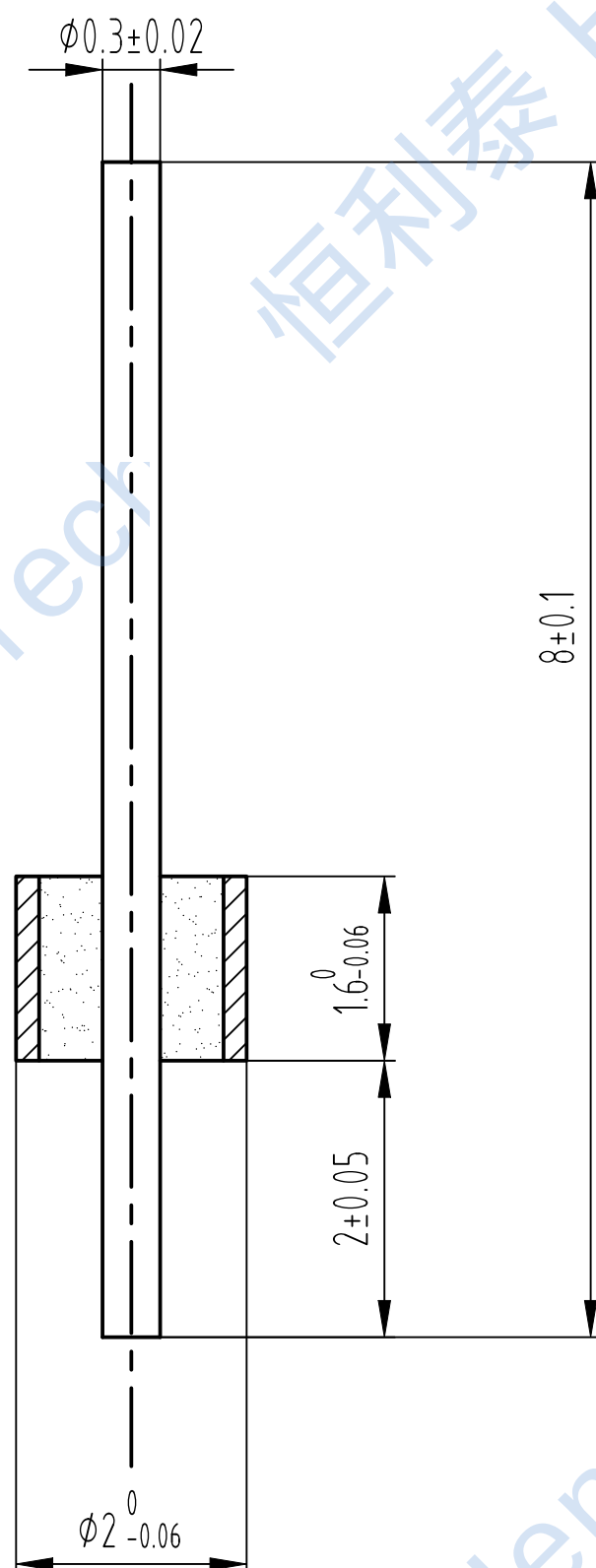




技术要求：

1. 特性阻抗 : 50Ω
2. 频率范围 : DC ~ 46.5GHz
3. 驻波比 : ≤ 1.3
4. 插入损耗 : $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
6. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命 : ≥ 500 次
8. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围 : -65 ~ +155
10. 镀层厚度 : $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记	技术要求： 1. 特性阻抗：50Ω 2. 频率范围：DC～46.5GHz 3. 驻波比：≤1.3 4. 插入损耗：≤0.2dB 5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V 6. 介电耐压：≥300V 7. 使用寿命：≥500次 8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S 9. 温度范围：-65～+155 10. 镀层厚度：≥0.5μm软金																													
描 图																														
校 描																														
旧底图总号																														
签 字																														
日期	<table><tr><td>标记</td><td>处数</td><td>更改文件号</td><td>签字</td><td>日期</td></tr><tr><td>设计</td><td>M。</td><td></td><td>标准化</td><td></td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺</td><td></td><td></td><td>日期</td><td></td></tr></table>					标记	处数	更改文件号	签字	日期	设计	M。		标准化		审核					工艺			日期		装配图			HN-RF2016-0.3(8-2)M	
标记	处数	更改文件号	签字	日期																										
设计	M。		标准化																											
审核																														
工艺			日期																											
					成都恒利泰科技有限公司			 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd																						